

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（助成）」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(e) 次世代メモリ技術開発 (e1) 次世代広帯域・低消費電力HBMの製造技術開発	マイクロメモリ ジャパン株式会社

以上